

# 新编电子装配工艺项目教程



[新编电子装配工艺项目教程\\_下载链接1](#)

著者:白秉旭 编

出版者:

出版时间:2007-8

装帧:

isbn:9787121048043

本书是电子工业出版社最新开发的中等职业教育应用电子技术专业5门核心课程教材之

一。该书采用了“工作任务单一知识链接一知识拓展一技能训练一思考与联系”等最新的项目教材编写体例，其特点是学生易学，教师易教，充分体现技能培养与生产实际相结合及技能培养与理论学习相结合的新理念，创设出促进学生心智技能发展的教学情境，同时为学生取得中级维修电工和中级电子装配工职业资格证书服务。

本教程有6大模块，共16个项目，按照“材料及设备识别、技术文件及安全生产、工艺及装联、总装及调试、检验及包装和实训报告书”等具体实践过程安排学习，使学生掌握电子产品生产技能的基本操作要领和工艺基础知识。本书把实训报告书单独作为一个模块，从而有利于教师 and 学生的教学及增强可操作性。

本书是中等职业教育应用电子技术专业的核心技能课程用书，此外还可作为其他电类及机电类专业的选修课程用书，也可作为5年制高职教育的选修用书。

作者介绍:

目录:

[新编电子装配工艺项目教程\\_下载链接1\\_](#)

标签

评论

-----  
[新编电子装配工艺项目教程\\_下载链接1\\_](#)

书评

-----  
[新编电子装配工艺项目教程\\_下载链接1\\_](#)